

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯國際截至二零一一年三月三十一日止三個月業績公佈

- 二零一一年第一季的總銷售額，由二零一零年第四季的四億零八百六十萬元下降 9.3% 至三億七千零六十萬元，與二零一零年第一季度相比上升 7.2%。
- 二零一一年第一季的毛利率由二零一零年第四季的 24.3% 下降至 18.6% 主要是由於產能使用率下降所致。
- 二零一一年第一季來自於經營活動的現金淨額由二零一零年第四季的二億四千八百六十萬元減少至七千三百四十萬元。
- 二零一一年第一季普通股持有人應佔盈利為一千零二十萬元，相對二零一零年第四季應佔盈利六千八百六十萬元。
- 每股美國預托股股份盈利(攤薄)為 0.02 元。

以下為本公司於二零一一年五月十九日就截至二零一一年三月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海 — 2011 年 5 月 19 日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一一年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一一年第一季概要

- 二零一一年第一季的總銷售額，由二零一零年第四季的四億零八百六十萬元下降升 9.3%至三億七千零六十萬元，與二零一零年第一季相比上升 7.2%。
- 二零一一年第一季的毛利率由二零一零年第四季的 24.3%下降至 18.6%主要是由於產能使用率下降所致。
- 二零一一年第一季來自於經營活動的現金淨額由二零一零年第四季的二億四千八百六十萬元減少至七千三百四十萬元。
- 二零一一年第一季普通股持有人應佔盈利為一千零二十萬元，相對二零一零年第四季應佔盈利六千八百六十萬元。
- 每股美國預托股股份盈利(攤薄)為 0.02 元

二零一一年第二季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 二零一一年第二季收入預期下降 3%至 7%。
- 毛利率預期在 15%至 18%範圍內。
- 預期經營開支去除匯兌損益介乎於八千二百萬至八千六百萬美元之間。

在評論季度業績時，中芯國際總裁兼首席執行官王寧國博士表示：“我們第一季度的收入約三億七千一百萬美圓，較去年同期增長了 7%，與上一季度相比下降了 9%。收入環比的減少主要是因為第一季的季度性因素和一些主要客戶在將產品轉向我們的 65nm 和 45nm 先進制程。儘管如此，中國區客戶展示了靈活的增長動力，中國區第一季銷售收入年增達到 54%，季增 3%，目前約占我們總收入的 36%。

我們很高興宣佈了中國投資公司（中投）所訂立的入股協定，作為一家國家主權財富投資基金，中投將以認購附認股權證的可轉換優先股入股中芯國際。這些資本注入將有利於中芯國際進一步拓展技術路線圖並鞏固我們作為全球領先代工廠的位置。”

王博士進一步指出：“在五月十二日我們公佈了與湖北省科技投資集團有限公司簽署成立合資公司共同投資運營武漢新芯 12 英寸晶片生產線。這次合作將成為我們未來五年擴產計畫的戰略組成部分，使得我們能夠快速擴大並提高在高端先進制程產能上的市場份額。”

王博士並指出：“儘管短期內業務有所放緩，我們期待 2011 年下半年會重獲增長。短期內的客戶產品轉換會在第二季度繼續影響我們的業務表現，但基於我們的融資成功，產能增長，技術組合優化，運營改善，還有在中國的定位，我們仍朝向實現可持續競爭力的長期目標穩步前進。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一一年五月二十日，星期五

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-597-5342(密碼：SMIC)或香港 852-3002-1672(密碼：SMIC)

二零一一年第一季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼:SMI，香港聯合交易所股票代碼: 981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 45/40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中，在成都擁有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

詳細資訊請參考中芯國際網站 <http://www.smics.com>

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括我們相信我們即將盈利和“2011年第二季度指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「有信心」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供需情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、能否有足夠的產能，終端市場的財政穩定、中芯股價將來的變動和將來潛在的訴訟和索償。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的檔資料，包括其於二零一零年六月二十九日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，並由中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可

能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

二零一一年第一季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一一年 第一季度	二零一零年 第四季度	季度比較	二零一零年 第一季度	年度比較
銷售收入	370,559	408,600	-9.3%	345,640	7.2%
銷售成本	301,782	309,325	-2.4%	291,322	3.6%
毛利	68,777	99,275	-30.7%	54,317	26.6%
經營開支	76,623	53,880	42.2%	78,715	-2.6%
經營盈利(虧損)	(7,846)	45,394	-	(24,397)	-67.8%
其他收入(費用), 淨額	2,702	27,042	-90.0%	(157,097)	-
所得稅利益(費用)	128	(388)	-	2,374	-94.6%
稅後淨盈利(虧損)	(5,016)	72,048	-	(179,120)	-97.2%
應佔股權投資盈利(虧損)	1,016	304	234.2%	(455)	-
停止經營產生之稅後淨盈利	14,742	(3,657)	-	(2,115)	-
淨盈利(虧損)	10,742	68,695	-84.4%	(181,690)	-
非控制權益持有人利息	(508)	(125)	306.4%	(259)	96.1%
普通股持有人應佔盈利(虧損)	10,234	68,570	-85.1%	(181,949)	-
毛利率	18.6%	24.3%		15.7%	
經營利潤率	-2.1%	11.1%		-7.1%	
每股普通股股份盈利(虧損) - 基本 ⁽¹⁾	0.00	0.00		(0.01)	
每股美國預托股股份盈利(虧損) - 基本	0.02	0.13		(0.41)	
每股普通股股份盈利(虧損) - 攤薄 ⁽¹⁾	0.00	0.00		(0.01)	
每股美國預托股股份盈利(虧損) - 攤薄	0.02	0.13		(0.41)	
付運晶圓(約當 8 吋) ⁽²⁾	471,231	517,404	-8.9%	455,010	3.6%
產能使用率	72.2%	96.8%		92.1%	

附注：

(1) 基於二零一一年第一季加權平均普通股 273 億 7 千 1 百萬股(基本)及 273 億 7 千 1 百萬股(攤薄)，二零一零年第四季 265 億 4 千 7 百萬股(基本)及 267 億 4 千 9 百萬股(攤薄)，二零一零年第一季 223 億 9 千 7 百萬股(基本)及 223 億 9 千 7 百萬股(攤薄)。

(2) 包括銅製程

- 二零一一年第一季總銷售額由二零一零年第四季的 4 億零 8 百 60 萬元下降至 3 億 7 千 60 萬元，錄得季度降幅 9.3%，是由於晶圓付運下降 8.9%所致。
- 二零一一年第一季的銷售成本與二零一零年第四季的 3 億零 9 百 30 萬元相比下降 2.4% 至 3 億零 1 百 80 萬元，主要是由於是由於晶圓付運下降所致。
- 二零一一年第一季的毛利為 6 千 8 百 80 萬元，相對二零一零年第四季的 9 千 9 百 30 萬元及二零一零年第一季的 5 千 4 百 30 萬元。
- 二零一一年第一季的毛利率由二零一零年第四季的 24.3%下降至 18.6%，主要是由於產能使用率下降所致。
- 二零一一年第一季的研究及開發費用與二零一零年第四季的 4 千 7 百萬元相比，錄得季度升幅 5.4%至 4 千 9 百 60 萬元，是由於人員相關費用上升所致。
- 二零一一年第一季的一般及行政費用與二零一零年第四季的負 7 百 50 萬元相比，上升至 1 千 9 百 40 萬元，是由於去年第四季有 2 千 8 百 50 萬元壞賬複得所致。
- 二零一一年第一季的銷售和市場推廣費用由二零一零年第四季的 8 百 60 萬元，錄得季度降幅 9.8%至 7 百 70 萬元，主要是由於銷售活動減少所致。
- 停止經營獲利 1 千 4 百 70 萬元代表了 Semiconductor Manufacturing International (AT) Corporation ("AT")在 2011 年 1 月 1 日至其停止併入合併報表日的經營結果，以及停止經營 AT 所產生的盈利。

收入分析

銷售分析			
	二零一一年 第一季度	二零一零年 第四季度	二零一零年 第一季度
以應用分類			
電腦	3.3%	2.3%	4.3%
通訊	44.5%	50.5%	51.5%
消費	42.5%	39.7%	37.0%
其他	9.7%	7.5%	7.2%
以服務分類			
邏輯 ⁽¹⁾	91.3%	93.1%	90.3%
記憶	0.0%	0.0%	2.7%
光罩製造，晶圓測試及其它	8.7%	6.9%	7.0%
以客戶類別分類			
無廠房半導體公司	80.4%	79.6%	66.4%
集成裝置製造商	13.5%	16.7%	17.0%
系統公司及其它	6.1%	3.7%	16.6%
以地區分類			
北美洲	51.3%	56.4%	58.9%
中國 ⁽²⁾	35.6%	31.2%	24.4%
歐亞 ⁽³⁾	13.1%	12.4%	16.7%
晶圓收入分析			
	二零一一年 第一季度	二零一零年 第四季度	二零一零年 第一季度
各技術佔晶圓銷售額的百分比			
65 納米	13.3%	8.6%	1.7%
90 納米	12.3%	15.4%	18.6%
0.13 微米	24.1%	31.9%	35.5%
0.15 微米	1.3%	1.2%	1.5%
0.18 微米	31.6%	26.5%	24.2%
0.25 微米	0.4%	0.5%	0.3%
0.35 微米	17.0%	15.9%	18.2%

附註：

- (1) 包括 0.13 微米銅製程
- (2) 包括香港
- (3) 不包括中國

產能*

晶圓廠/(晶圓尺寸)	二零一一年 第一季度	二零一零年 第四季度
上海廠(8吋)	90,000	86,000
北京廠(12吋)	62,550	52,425
天津廠(8吋)	33,200	33,300
每月晶圓代工生產總產能	185,750	171,725

附注：

*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數

付運及使用率

8 吋等值晶圓	二零一一年 第一季度	二零一零年 第四季度	二零一零年 第一季度
付運晶圓(包括銅製程)	471,231	517,404	455,010
使用率 ⁽¹⁾	72.2%	96.8%	92.1%

附注：

(1) 產能使用率按產出晶圓總額除以估計產能計算

- 二零一一年第一季折算成 8 吋晶圓的付運數量較二零一零年第四季的 517,404 片減少 8.9%至 471,231 片，較二零一零年第一季度的 455,010 片錄得年度升幅 3.6%。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一一年 第一季度	二零一零年 第一季度	季度比較	二零一零年 第一季度	年度比較
銷售成本	301,782	309,325	-2.4%	291,322	3.6%
折舊	104,449	104,579	0.1%	142,164	-26.5%
其他製造成本	196,727	204,077	-3.6%	147,926	33.0%
股權報酬	606	669	-9.4%	1,232	-50.8%
毛利	68,777	99,275	-30.7%	54,317	26.6%
毛利率	18.6%	24.3%		15.7%	

- 二零一一年第一季的銷售成本與二零一零年第四季的 3 億零 9 百 30 萬元相比下降 2.4% 至 3 億零 1 百 80 萬元，主要是由於是由於晶圓付運下降所致。
- 二零一一年第一季的毛利為 6 千 8 百 80 萬元，相對二零一零年第四季的 9 千 9 百 30 萬元及二零一零年第一季的 5 千 4 百 30 萬元。
- 二零一一年第一季的毛利率由二零一零年第四季的 24.3% 下降至 18.6%，主要是由於產能使用率下降所致。

經營開支分析

以千美元計	二零一一年 第一季度	二零一零年 第四季度	季度比較	二零一零年 第一季度	年度比較
總經營開支	76,623	53,880	42.2%	78,715	-2.7%
研究及開發	49,573	47,048	5.4%	43,480	14.0%
一般及行政	19,427	(7,538)	-	16,992	14.3%
銷售及市場推廣	7,738	8,582	-9.8%	5,944	30.2%
其他，淨額	(115)	5,788	-	12,299	-

- 二零一一年第一季的研究及開發費用與二零一零年第四季的 4 千 7 百萬元相比，錄得季度升幅 5.4% 至 4 千 9 百 60 萬元，是由於人員相關費用上升所致。
- 二零一一年第一季的一般及行政費用與二零一零年第四季的負 7 百 50 萬元相比，上升至 1 千 9 百 40 萬元，是由於去年第四季有 2 千 8 百 50 萬元壞賬複得所致。
- 二零一一年第一季的銷售和市場推廣費用由二零一零年第四季的 8 百 60 萬元，錄得季度降幅 9.8% 至 7 百 70 萬元，主要是由於銷售活動減少所致。
- 二零一一年第一季的其他（淨額）為 10 萬元，相較於二零一零年第四季的負 5 百 80 萬元，主要是由於一些費用的重新分類。

折舊及攤銷

- 二零一一年第一季的折舊及攤銷為 1 億 3 千零 90 萬元，相較於二零一零年第四季的 1 億 3 千萬元。

流動資金

以千美元計	二零一一年 第一季度	二零一零年 第四季度
現金及現金等價物	394,062	515,808
限制性現金	128,135	161,350
應收賬款	231,015	206,623
存貨	190,414	213,404
其他	141,220	81,917
流動資產總計	1,084,846	1,179,102
應付賬款	434,558	515,577
短期借款	628,182	372,055
長期借款的即期部份	281,608	333,459
其他	175,004	178,254
流動負債總計	1,519,352	1,399,345
現金比率	0.3x	0.4x
速動比率	0.4x	0.5x
流動比率	0.7x	0.8x

資本結構

以千美元計	二零一一年 第一季度	二零一零年 第四季度
現金及現金等價物	394,062	515,808
限制性現金	128,135	161,350
長期票據即期部分	29,582	29,374
長期票據長期部分	56,728	56,327
短期借款	628,182	372,055
長期借款的即期部份	281,608	333,459
長期借款	179,132	178,596
借款總計	1,088,922	884,110
股本 ⁽¹⁾	2,183,850	2,170,608
總債務股本比率	49.9%	40.7%

附注：

(1) 包括非控制權益部分

現金流量概要

以千美元計	二零一一年 第一季度	二零一零年 第四季度
來自於經營活動的現金淨額	73,439	248,632
來自於投資活動的現金淨額	(400,942)	(246,458)
來自於融資活動的現金淨額	205,422	41,119
匯率變動的影響	336	268
現金變動淨額	(121,746)	43,561

資本開支概要

- 二零一一年第一季資本開支為 3 億 3 千 2 百 80 萬元。

近期公佈

- Spansion 與中芯國際擴展代工協議 (2011-05-16)
- 主要交易的進一步資料與湖北省科技投資集團有限公司成立合資企業 (2011-05-12)
- 公告主要交易與湖北省科技投資集團有限公司成立合資企業(2011-05-12)
- 中芯國際與湖北省科技投資集團公司簽訂合資合同(2011-05-12)
- 股東特別大會通告(2011-05-10)
- (1) 中國投資有限責任公司全資附屬公司 COUNTRY HILL LIMITED 認購可換股優先股及認股權證(2) 大唐控股(香港)投資有限公司優先認購可換股優先股及認股權證(3) 發行可換股優先股、認股權證及於轉換可換股優先股後發行普通股之建議特別授權及額外特別授權(4) 股東特別大會通告(2011-05-10)
- 非登記股東之通知信函及申請表格(2011-05-10)
- 登記股東之通知信函(2011-05-10)
- 於二零一一年五月二十七日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格(2011-05-10)
- 暫停辦理股份過戶登記(2011-05-09)
- 關連交易大唐控股(香港)投資有限公司優先認購可換股優先股及認股權證 (2011-05-06)
- 中芯國際大股東大唐有意認購優先證券(2011-05-06)
- 關連交易大唐控股(香港)投資有限公司優先認購可換股優先股及認股權證(2011-04-28)
- 董事會會議日期通知(2011-04-28)
- 致新登記股東之信函及回條 – 選擇收取公司通訊檔之方式(2011-04-28)
- 非登記股東之通知信函及申請表格(2011-04-28)
- 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2011-04-28)
- 澄清公告 (2011-04-21)
- 中芯國際獲中投公司投資(2011-04-19)
- (1) 建議根據特別授權向中國投資有限責任公司全資附屬公司 Country Hill Limited 發行可換股優先股、認股權證及認股權證優先股(2) 大唐優先認購權及(3) 台積電優先認購權 (2011-04-18)
- 中芯國際榮獲德州儀器 2010 年“優秀供應商獎” (2011-04-17)
- 中芯國際總裁王甯國當選 GSA 董事(2011-03-30)
- 董事會通過刊發年度業績報告日期通知 (2011-03-17)
- 澄清公告 (2011-03-16)
- 銳迪科微電子與中芯國際達成高端 55nm 量產里程碑 - 銳迪科微電子、中芯國際以及真通科技 55nm 調頻接收器合作專案正式進入量產(2011-03-09)
- 中芯國際截至二零一零年十二月三十一日止三個月業績公佈 (2011-02-17)
- Fingerprint Cards 與中芯國際將攜手合作將世界上最小最節能的滑動感測器帶入中國市場 (2011-02-16)
- 替任董事辭任(2011-02-14)
- 董事會會議日期通知(2011-01-18)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站。

http://www.smics.com/website/cn/Version/Press_Center/newsRelease.ftl

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
合 併 損 益 表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一一年 三月三十一日 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 (未經審核)
銷售額	370,559	408,600
銷售成本	301,782	309,325
毛利	68,777	99,275
經營費用(收入):		
研究及開發	49,573	47,048
一般及行政	19,427	(7,538)
銷售和市場推廣	7,738	8,582
其他，淨額	(115)	5,788
經營費用總額, 淨額	76,623	53,880
經營盈利(虧損)	(7,846)	45,395
其他收入總額，淨額	2,702	27,042
持續經營的除股權投資外的稅前營利 (虧損)	(5,144)	72,436
所得稅費用(利益)	128	(388)
股權投資盈利	1,016	304
持續經營產生的盈利(虧損)	(4,000)	72,352
去除稅務影響後的停止經營所產生的盈 利(虧損)	14,742	(3,657)
淨盈利	10,742	68,695
非控制權益持有人利息	(508)	(125)
中芯國際應佔盈利(虧損)	10,234	68,570
持續經營的每股股份盈利(虧損)，基本 和攤薄	(0.00)	0.00
停止經營的每股股份盈利(虧損)，基本 和攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股股份盈利，基本和攤	0.00	0.00

薄		
持續經營的每股美國預托股份盈利（虧損），基本和攤薄	(0.01)	0.13
停止經營的每股美國預托股份盈利，攤薄	0.03	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份盈利，基本和攤薄	0.02	0.13
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	27,370,653,849	26,547,114,260
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	27,370,653,849	26,748,653,881

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

合 併 資 產 負 債 表

(以千美元為單位,每股資料除外)

截至以下日期止

	二 零 一 一 年 三 月 三 十 一 日 (未 經 審 核)	二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 (未 經 審 核)
資 產		
流動資產：		
現金及現金等價物	394,062	515,808
限定用途的現金	128,135	161,350
短期投資		
應收賬款，已扣除撥備分別為二零一一年三月三十一日\$50,200,060 元及二零一零年十二月三十一日\$49,373,296 元	231,015	206,623
存貨	190,414	213,404
預付款項及其它流動資產	141,220	81,917
流動資產合計	1,084,846	1,179,102
預付土地使用權	78,387	78,798
廠房及設備，淨額	2,518,710	2,351,863
購入無形資產，淨額	184,786	173,821
其他長期資產	136,914	119,109
資產合計	4,003,643	3,902,693
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	434,558	515,577
預提費用及其它流動負債	145,422	148,879
短期借款	628,182	372,055
長期票據的即期部份	29,582	29,374
長期借款的即期部份	281,608	333,459
流動負債合計	1,519,352	1,399,345
長期負債：		
長期票據	56,728	56,327
長期借款	179,131	178,596
其他長期負債	62,238	59,883
長期負債合計	298,097	294,806
負債合計	1,817,449	1,694,151
非控制權益	3,451	39,004
股東權益：		

普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股，於二零一一年三月三十一日及二零一零年十二月三十一日已發行及流通在外的股份分別為 27,396,956,059 股及 27,334,063,747 股。

額外繳入股本	10,959	10,934
累計其他綜合虧損	3,861,254	3,858,6423
累計虧損	(757)	(1,092)
	(1,688,713)	(1,698,947)
股東權益合計	2,182,743	2,169,538
總負債，非控制權益及股東權益合計	4,003,643	3,902,693

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
 合 併 現 金 流 量 表
 (以千美元為單位)

截至以下日期止三個月

	二零一一年 三月三十一日 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 (未經審核)
經營活動:		
淨盈利	10,742	68,695
折舊及攤銷	130,929	129,976
股權投資收益	(1,016)	(305)
停止經營所產生的盈利	(20,617)	-
營運資本的改變及其它	(46,600)	50,265
經營活動所得現金淨額	73,439	248,632
投資活動:		
購入:		
廠房及設備	(392,576)	(173,341)
無形資產	(7,023)	9,729
短期投資	(22,433)	(2,144)
出售短期投資	17,180	(87,294)
其他	3,910	6,592
投資活動所耗現金淨額	(400,942)	(246,458)
融資活動:		
短期借款的增長(減少)	256,127	(30,193)
長期借款的增長(減少)	(51,315)	(11,076)
償還長期票據支付的款項	-	(20,000)
發行普通股的收入	-	102,000
其他	610	388
融資活動所耗現金淨額	205,422	41,119
匯率變動的影響	335	268
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(121,746)	43,561
現金及現金等價物—期間開始	515,808	472,247
現金及現金等價物—期間結束	394,062	515,808

於本公告日期，本公司董事分別為董事會主席兼獨立非執行董事江上舟先生、本公司總裁兼首席執行官兼執行董事王寧國博士、本公司非執行董事陳山枝先生、高永崗先生及周杰先生，以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
王寧國
總裁，首席執行官
執行董事

中國上海

二零一一年五月十九日

* 僅供識別